30CrMnSiA与3()CrMnSiNi2A 板材表面裂纹扩展速率

欧阳辉 胡元凯 刘俊洲 陆惠忠

一、前言

在结构件中,产生表面裂纹最常见的因素 是焊接缺陷、腐蚀坑引起的表面裂纹源。某机 前起落架实际飞行寿命分析 报告[1]指出,调 查了142架飞机的前起落架表面裂纹状况,其 中有92架在旋转臂和轮叉接头上产生了 0.1~0.8毫米不同深度的表面裂纹,由此提出 了研究表面裂纹的重要课题。

我们对 5毫米 厚 度 的 30CrMnSiA 板 材 (包括基体和基体补焊)以及8毫米厚度 的 30CrMnSiNi2A 板材(色括基体与焊接补 焊)进行了初步的表面裂纹扩展速率的试验, 并对试验结果讲行了分析和讨论。

二、试验条件

1. 原材料与工艺状态

71技术要求。

原材料的化学成份和机械性能符合 YB6-

劳强度。由于消除了垂直于应力的横向晶界, 有力地阻止裂纹的产生和扩展。

- 2. 枝 晶 间、MC 碳化物、晶界是热疲劳 裂纹易于形成和扩展的区域。
 - 3. 定向凝固工艺对热疲劳性能影响很大。
- 4. γ′ 质点在热疲劳试验过程中随着循环 次数的增加其数量变少,它的边界规则形态被 破坏,产生聚集长大和沿一定方向伸长。
- 5. 位错密度随着 热 疲劳试验循环次数的 增加而增加,并形成位错网络。

30CrMnSiA的热处理制度, 900±10℃加 热(碳粉保护,时间按烧透后1~1.5毫米/分 计算)油淬,480±5℃回火1小时。热处理后 试件上的实测硬度HRc=39.2~40.2。

30CrMnSiNi2A的热处理制度: 900± 10℃加热(碳粉保护,时间按烧透后1~1.5 毫 米/分计 算), 230±5℃等 温 1 小时, 270 ±5℃回火2小时,空冷。热处理后试件上的 实测硬度 $HR_c = 47 \sim 49$ 。

2. 试件制备

试件及表面裂纹形状如图1所示。

基体材料试样的预制疲劳裂纹, 是在热处 理之前用劈刀在硬度机上制造压痕裂纹源,热 处理后在高频疲劳试验机上, 用三点弯曲受力 状态预制出初始裂纹。

基体补焊与焊接补焊都是事前制出疲劳裂 纹, 然后将疲劳裂纹打磨掉,用HT 4焊条进行 补焊。补焊前在250~300℃下预热1小时,补 焊后再放在250~300℃下保温1小时, 随炉冷

参考文献

- [1] D. A. Woodford, & Materials Science and Engineering », 16, 1974, PP.5-43.
- [2] В.И. Свирин等, 《ФММ》, 1969, Том.27, Вып.5, Стр.916.
- [3] Г.А. Туляков, «Термическая Усталость в Теплоэнергетике », 1978.
- (4) P. C. Becker and J. Nutting. «Thermal Fatigue and High Strain Fatigue », 1967, PP 100 -111.

却,以消除残余应力。将补焊凸起处用砂轮磨平,在焊肉与基体交接处预制出初始裂纹。

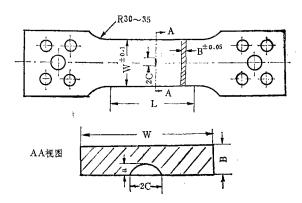


图 1 试件及表面裂纹形状图 (AA视图被放大)

W一试件工作部分宽度, W=6B;

B-试件工作部分厚度;

L一试件工作部分长度, L=2W;

a-表面裂纹深度(半椭圆短轴):

2C一表面裂纹宽度(半椭圆长轴)。

3. 试验参数的选择

试验是在AMSLER 50T 脉冲疲劳试 验机上进行的。参数选择见表 1。

表 1

参数名称	30CrMnSiA板材	30CrMnSiNi2A板材		
波频 应最大 强对 强极对 强度	等幅正弦波 f=250次/分 R=0.1 σ _{max} =46 公斤/毫米 ² 室 温 >60%	等幅正弦波 f=500次/分 R=0.1 $\sigma_{max}=25$ 公斤/毫米 ² 室 温 >60%		

三、测量表面裂纹的方法

采用勾线法(或疲劳条带法)^{12,31}测量表面裂纹深度a值。在疲劳试验过程中,将最大脉冲载荷降低三分之一,应力比仍取R 0.1,使试件断口产生很细的疲劳条带,在一定间隔内降载一次,然后用放大30倍的工具显微镜测量对应于N的a值(N为脉冲疲劳循环次数),从试件表面直接测出对应于N的C值。将获得的a—N曲线,进行表面裂纹扩展速率的计算。试件断口(选择3-22号试件图)见图 2。

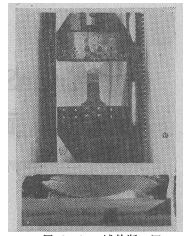


图 2 3-22试件断口图

四、数据处理

对a-N曲线求导后获得表面裂 纹扩 展速率 (da/dN)表,采用Paris经验公式 进行拟合。

$$\left(\frac{\mathrm{da}}{\mathrm{dN}}\right)_{\mathbb{R}} = C_1(\Delta k)^{n_1};$$

$$(\Delta K = K_{max} - K_{min})$$

式中 C_1 与 n_1 是材料常数,用最小二乘法拟合求得。

ΔK的计算采用Irwin提出的表达式:

$$K = \sigma \sqrt{\pi a/Q}$$

前后表面修正系采用Shah Kobayashi^[4] 提出的修正曲线的修正系数进行,用M 表示。

宽度修正采用正 割 公式 「5」 进行,用 M_w

表示,即
$$M_{\gamma} = \left(\operatorname{Sec}\left(\frac{\pi c}{W}\right) \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\therefore K = M_k M_w \sigma \sqrt{\frac{\pi a}{Q}}$$

式中Q是表面裂纹形状因子,并考虑塑性 区的修正。

采用数值积分法算出试件的寿命N。

$$N_i = \int_{a_i}^{a_i} \frac{da}{C_1 \left(\Delta K\right)^{\frac{n}{n_i}}}$$

式中a:—试件经过N:次循环后的 裂纹长度;

a₁一试件经过N₁次循环后的。 裂纹长度。

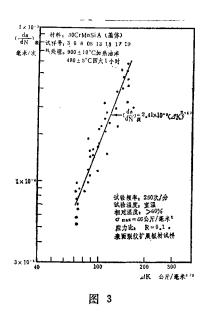
处理后的两种材料四组数据列入表 2。

表 2

材	料	工艺 状态	试件 编号	Cı	nı	N _f
30CrM	InSi A	基体	3,5 6,05, 13,15, 17,19	2.41 ×10 ⁻⁹	2.43	$N_{i} = \int_{2}^{5} \frac{da}{C_{i}(\Delta K)^{n_{i}}}$ $= 11900(\%)$
		基体补焊		6.628 ×10 ⁻¹⁰	2.61	$N_1 = \int_{2\cdot 5}^{5} \frac{da}{C_1(\Delta K)^n}$ $= 15700(\%)$
30CrMr	ıSiNi2A	基体	3-2 3-6 3-7 3-13 3-16	1.168 ×10 ⁻⁹	2.05	$N_{f} = \int_{3.5}^{8.3} \frac{da}{C_{1}(\Delta K)^{n_{1}}}$ $= 39623(\%)$
		焊接补焊	3-22 3-23 3-24 3-25 3-27	2.23 × 10 ⁻¹⁰	2.41	$N_{f} = \int_{4}^{7.8} \frac{da}{C_{1}(\Delta K)^{n_{1}}}$ = 34811(次)

五、试验结果讨论

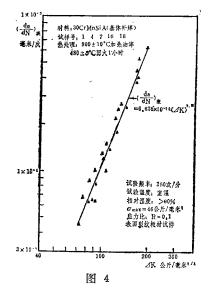
对两种材料23个试样进行了表面裂纹扩展 速率的试验,结果见图3~8。

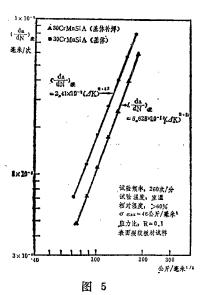


1.30CrMnSiA板材基体与基体补焊 的比较

从图3~5可以看出补焊后的(da/dN)表

与基体的相比无显著差别,即基体补焊的疲劳裂纹扩展抗力与基体的相比看不出有明显的影响。从表 2 也可看出,基体补焊的寿命N。与基体相比也无明显差别。从金相组织看出基体的为回火马氏体及索氏体,基体补焊后的热影响区除马氏体与索氏体外,还有残余奥氏体,属混合组织。由于存在奥氏体,所以使强度降低,韧性提高,而又保持有足够的屈服强度。这就提高了抗裂纹扩展的能力;加上





补焊后留有一部分残余压应力,这对抵抗裂纹 扩展是有利的。这种结果与领先飞行的结果基 本相符合。

2. 30CrMnSiNi2A板材基体与焊接补焊 的比较

从图 6~8 可以看出, 焊接补焊后的

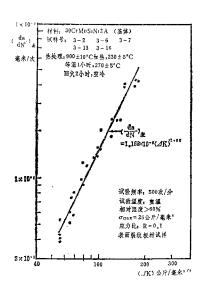
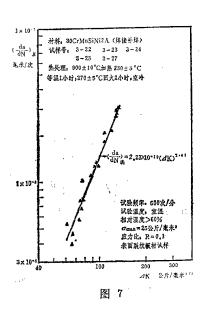
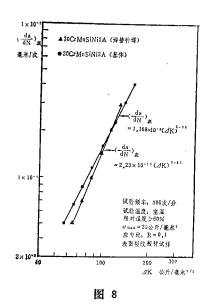


图 6



(da/dN)表与基体的(da/dN)表大体一致, 从表 2 中的 N₁ 也可看出两者相差不大。这种 结果与维修手册中规定可以进行一次焊接补焊 的要求是一致的,我们只进行了一次补焊的对 比试验,至于多次补焊尚待进一步研究。



参考资料

- [1] 某机前起落架实际飞行统计寿命分析报告, 六院六二三所,1977。
- (2) A. Nagai, etc, Engineering Fracture Mechanics, Vol.7, No3, 1975, p. 481~490.
- (3) E. Sommer, Experimental Methods for the Determination of Stress Intensity Factors under Various Loading Condition, 《Prospects of Fracture Mechanics》(Ed. G. C. Sih, H. C. Vanelst), 1974, p. 593~607.
- (4) R. C. Shah and A. S. Kobayashi, On the Surface Flaw Problem, & The Surface Crack. Physical Problems and Computational Solutions & (Ed. J. L. Swedlow), 1972, p. 114.
- (5) C. E. Feddersen, ASTM STP 410(1966), p. 77.